

- ◆ 主催：九州半導体人材育成等コンソーシアム、九州大学、(一社)九州半導体・デジタルイノベーション協議会、工業技術研究院 (ITRI)、陽明交通大学
- ◆ 日時：2023年9月7日 (木) 13:30~17:00 (受付：13:00~13:30)
- ◆ 場所：2023セミコン台湾展示会 台北南港展覽館 1館5階500会議室 (定員70名)
- ◆ テーマ：自動車用半導体の市場ニーズとトレンド

プログラム

台日半導体・デジタル産業における技術連携のMOU締結式

【当日の代表者】

- ・(一社)九州半導体・デジタルイノベーション協議会 (SIIQ) 山口宜洋 会長
- ・工業技術研究院 林昭憲 所長

台日半導体、スマートビークル、グリーンエネルギー分野における技術連携及び人材交流のMOU締結式

【当日の代表者】

- ・九州大学 白谷正治 副学長・高等研究院長
- ・陽明交通大学 林奇宏 学長
- ・工業技術研究院 胡竹生 副院長

講演1 陽明交通大学 侯拓宏 教授 (台湾半導体研究中心)

タイトル：将来の高性能コンピューティングにおけるインテリジェント・メモリー

講演2 九州大学 白谷正治 副学長

タイトル：九州大学における半導体人材育成と研究

講演3 ITRI電子光電システム研究所 駱韋仲 副所長

タイトル：AI、RF通信、自動車向けマルチダイ集積化

講演4 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 浦瀬巨樹 統括部長

タイトル：ソニーの車載向けイメージセンサーの取組み

講演5 益芯科技 (CMSC) 陳仲義 董事長

タイトル：台湾と日本の異種コラボレーション

講演6 三菱電機パワーデバイス製作所 山田順治 応用技術統括

タイトル：自動車向けパワーデバイスの事業戦略

パネルセッション

ホスト：九州半導体人材育成等コンソーシアム 岩上徹 代表幹事、ITRI 胡竹生 副院長

参加者：ITRI (駱韋仲 副所長)、九州大学 (白谷正治 副学長)

陽明交通大学 (侯拓宏 教授)、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング (山口宜洋 社長)

CMSC (陳仲義 董事長)、三菱電機パワーデバイス製作所 (山田順治 応用技術統括)

(参考)「セミコン台湾2023」

展示会の開催時間

- ・2023年9月6日 (水) 10:00-17:00
- ・2023年9月7日 (木) 10:00-17:00
- ・2023年9月8日 (金) 10:00-16:00

(参考：2022年実績)

来場者数：45,000人 / 出展社数：707社

